
Termin

- Neuhaus - 27.12.10 10:52
- **Termine:** Messen

- Sichtbar: **FVI Rollen:** Gast

Bondexpo - Die Fachmesse für industrielle Klebetechnologie (Stuttgart)

Datum: Montag, 10. Oktober 2011 (Ganztägig) bis Donnerstag, 13. Oktober 2011 (Ganztägig)

Die Fachmesse Bondexpo ist als praxisnaher Branchentreff konzipiert, der den Kunden und Anwendern die vielfältigen Nutzungs- und Applikationsmöglichkeiten nahe bringt. Ob Hersteller z. B. von Kleb-, Dicht- und Vergussmassen oder Anbieter von Dosier- und Applikationseinrichtungen – die Bondexpo stellt weltweit die einzige Business-Plattform dar und bringt Anbieter und Anwender zusammen. Wobei die perfekt abgestimmte Struktur für das notwendige Know How sorgt und die angebotenen Seminare und Fachvorträge eine umfassende Information garantieren.

Link: <http://www.bondexpo-messe.de/de/bondexpo> [1]

Quellen-URL:<https://ipih.de/termin/8186#comment-0>

Verweise

[1] <http://www.bondexpo-messe.de/de/bondexpo>